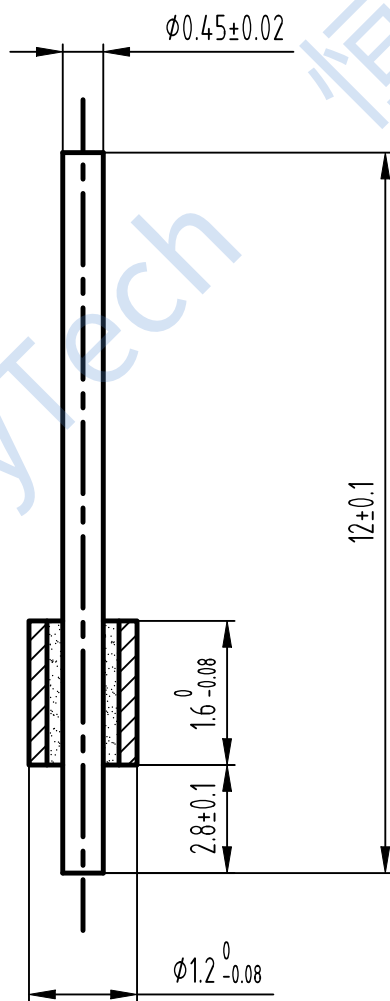




技术要求：

- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @ 500V$
- 2. 介电耐压： $\geq 300V$
- 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3 / S$
- 4. 使用寿命： ≥ 500 次
- 5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$
- 6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-DC1216-0.45(12-2.8)M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

					装配图				
日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例
	设计			标准化					12:1
	审核								
	工艺			日期		共 页		第 页	